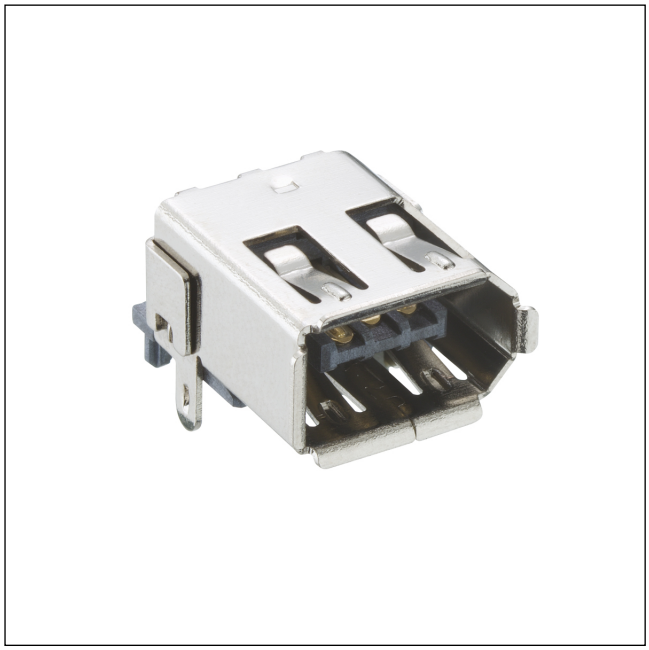
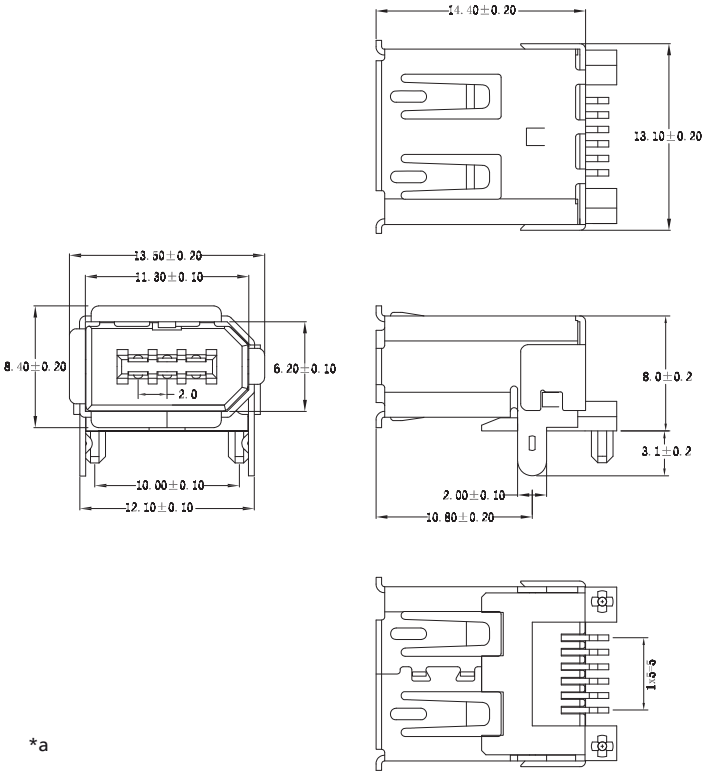
24 2417 03

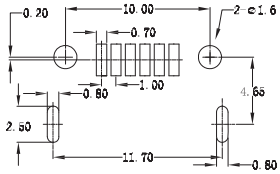
USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



IEEE-1394-Einbaukupplung, 6-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)



*a



*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-55 °C/+80 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	LCP, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	CuZn, verzinnt und vergoldet
Gehäuse	CuZn, vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen	1500
Steckkraft	≤ 40 N
Ziehkraft	5–40 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	30 V DC
Bemessungsstoßspannung	300 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

24 2417 03

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2417 03	6	100	300

Verpackung:
im Tablett